



МИКРОСХЕМЫ ТИПА К140УД1

соответствуют техническим условиям БКО.348.095 ТУ

1. Функциональное назначение: операционный усилитель, предназначенный для работы в электронной аппаратуре.

2. Режим работы.

Таблица 1

Условное обозначение	Напряжение питания	
	Uпит, В	Uилд, В
К140УД1	+6,3	-6,3
К140УД1Б, К140УД1В	+12,6	-12,6

3. Основные электрические параметры.

Таблица 2

Старое	По ГОСТ 18682-73	Функциональное назначение	Основные электрические параметры										Номер принципиальной электрической схемы
			Напряжение питания		Ноэффициент усиления		Входной ток		Разность входных токов		Напряжение смещения нуля		
			Uпит, В	Uилд, В	K _a	К _{вх} , мКА	I _{вх} , мКА	ΔI _{вх} , мКА	U _{см} , мВ	не менее	не более	не менее	не более
К1УТ401А	К140УД1А	Операционный усилитель	+6,3	-6,3	500	4500	-	7	-	2,5	-	±7	3.487.000 33
К1УТ401Б	К140УД1Б	Операционный усилитель	+12,6	-12,6	1350	12000	-	9,0	-	2,5	-	±7	3.487.000 33
К1УТ401В	К140УД1В	Операционный усилитель	+12,6	-12,6	3000	-	-	9,0	-	2,5	-	±7	3.487.000 33

Примечание. В документации предприятий-потребителей, разработанной до введения в ЧТУ новых условных обозначений допускается сохранение старых условных обозначений

4. Содержание драгоценных металлов.

"Золото"

34

МГ

5. Рекомендации по установке микросхем.

5.1. При монтаже микросхем должны быть применены меры, исключающие изгиб выводов более 3 раз под углом до 90° и обеспечение неподвижность вывода между основанием и местом изгиба. Минимальный радиус изгиба равен 1 мм. Минимальное расстояние от корпуса до центра окружности изгиба равно 1 мм.

5.2. Микросхемы устанавливаются на платы в золотую или с зазором не более 3,5 мм с присадкой или приклейкой клеем.

5.3. Крепление микросхем к печатной плате в аппаратуре производить припоеем ПОС 61 ГОСТ 21931-76 с применением флюса ФКСП по ОСТ ЧГ0.033.000

5.4. Пайку выводов рекомендуется производить:

- сплошным паяльником:

температура жала паяльника, °С, не более 280

время касания каждого вывода, с, не более 3

расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее I

интервал между пайками соседних выводов, с, не менее 10

Жало паяльника должно быть заземлено;

- груповым паяльником:

температура расплавленного припоя, °С, не более 265

время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы), с, не более 3

расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее I

интервал между двумя симметричными пайками выводов, мин, не менее 5

Жало групового паяльника должно быть заземлено.

При пайке температура расплавленного припоя должна быть, °С, не более 250

время погружения, с, не более 2

расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода), мм, не менее I

интервал между двумя погружениями, мин, не менее 5

5.5. Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин "ПИТАНИЕ" и "ЗЕМЛЯ") к корпусу и выводам микросхем, не используемых согласно схеме электрической принципиальной.

При установке на печатные платы допускается обрезка выводов при условии обеспечения неподвижности их относительно корпуса на участке длиной 2-3 мм от основания корпуса с последующей защитой лакокрасочным покрытием.

5.7. При ремонте аппаратуры замену микросхем производить только при отключенных источниках питания. После монтажа микросхемы должны быть защищены в соответствии с ОСТ II.Н.014.001.

6. Условия эксплуатации:

- | | |
|--|--------------------|
| - температура окружающей среды, °С. | от минус 45 до +85 |
| - относительная влажность воздуха при температуре +25°С, %, не более | 98 |
| - вибраций в диапазоне частот от 1 до 600 Гц, , не более | 10 |
| - мноократные удары с ускорением, , не более | 15 |
| - линейные (центробежные) ускорения, , не более | 25 |

7. Время гарантийной наработки 15 000

8. Срок хранения 6 лет.

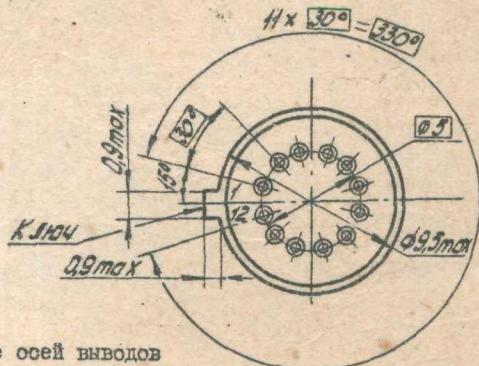
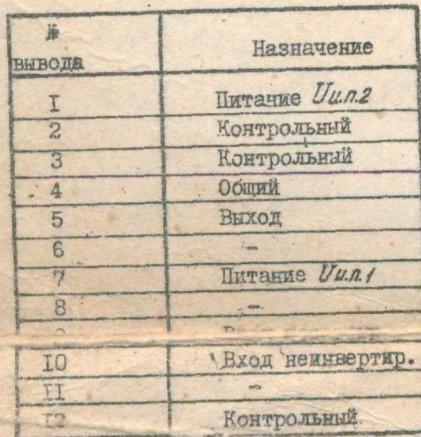
9. Гарантии предприятия-изготовителя

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует

ших и частных технических условий и производит безвозмездную поставку новых микросхем или возмещает стоимость микросхем (согласно действующим прейскурантам), если в течение установленного срока хранения или времени гарантийной наработки будет установлено, что микросхемы не удовлетворяют соответствующим требованиям общих и частных технических условий при соблюдении потребителем режимов эксплуатации и правил хранения, а также указаний и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем. Кроме того, поставщик несет материальную ответственность путем уплаты штрафа в размере 15% стоимости этих микросхем и возмещения транспортных расходов по их пересылке.

Гарантии исчисляются со дня приемки ОТК.

10. Габаритный чертеж



I. Смещение осей выводов

от номинального расположения контролируемых в течении основания корпуса.

2. Нумерация выводов

3. Форма ключа не регламентируется.

Technical drawing showing a top view with two parallel rectangular slots and a bottom view showing a stepped profile. Dimension lines indicate widths of 41.70 mm and 22.41 mm, and a height of 12.80 mm. A note specifies a tolerance of +/- 0.5 mm.

II. Масса не более 1,5 г.

12. Схема электрическая принципиальная

